

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申港证券—夏纾雨；东北证券—刘军、张检检；海通证券—周丹
时间	2021年3月2日-3月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书童娟；总经理助理、钣金激光装备事业部总经理蒋文祥；证券事务代表曹伟伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流问题：</p> <p>1、公司 2020 年度业绩情况；</p> <p>回复：2021年3月2日，公司披露了《2020年度业绩快报》，预计2020年度实现营业总收入16.40亿元，比去年同期增长11.69%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，比去年同期增长38.04%（以上数据未经审计）。2020年度公司抢抓下游行业市场机遇，订单总额同比增长25.9%，创历史新高。</p> <p>2、2020 年度公司金属成形机床业务发展状况；</p> <p>回复：2020年度公司金属成形机床业务订单增速近30%，在中高端市场的占有率稳步扩大，进一步确立了国内细分市场</p>

龙头地位。其中主要产品折弯机保持较快的增长态势；紧抓疫情影响下下游行业不断扩大的柔性化、自动化、智能化新需求，自动化成套生产线订单规模高速增长。

3、2020 年度公司金属材料激光加工设备业务发展状况；

回复：2020 年度公司在激光行业激烈的市场竞争形势下，依托母公司+创科源双平台运营，坚持加大市场开拓力度，激光切割设备订货台套数大幅增长，订单总额稳步增长。同时，公司加大激光切管机、三维激光切割系统、激光自动化设备、激光焊接设备等新兴产品业务的投入和推广力度，目前激光焊接业务已经形成了在汽车、电梯等行业的批量销售。

4、2020 年度公司智能制造解决方案业务发展状况；

回复：工业机器人业务持续加大外部市场拓展力度，实现有效合同的翻倍增长，顺利进入三一、徐工等工程机械龙头企业，在航空航天、船舶等高端市场领域占有率和影响力稳步提升；智能系统业务实现软件产品化销售，为行业下游高端客户提供一体化解决方案软件产品及服务。

5、2020 年度公司产品毛利率情况；

回复：金属成形机床业务公司作为行业领先企业，具有充分的定价权，且随着生产规模的不断扩大、附加值更高的自动化产品占比的不断提升，盈利水平预计稳中有升。金属材料激光加工设备业务因激烈的市场竞争形势，毛利率水平预计有所下降。

6、2020 年度订单增速高于营业收入增速的原因；

回复：公司高端主机产品从接到订单到交付一般需要 1-3 个月的周期，自动化产品交期更长。2020 年度公司一是整体订单增速呈现越来越快的趋势，第四季度订单增速明显高于前三季度；二是自动化产品订单占比较高。部分订单将在 2021 年度业绩中得到确认和体现。

	<p>7、原材料价格上涨对公司产品成本的影响；</p> <p>回复：公司与供应商保持着长期良好的合作关系，目前原材料价格上涨对公司产品成本影响较小。</p> <p>8、公司目前产能情况；</p> <p>回复：目前公司虽然订单增长较快，产品交付周期有所延长，但整体产能可以满足生产和未来发展的要求。江苏亚威创科源激光装备有限公司 2019-2020 年也进行了产房和设备的大规模更新投入，扩大了产能。</p> <p>9、精密激光加工设备业务目前进展；</p> <p>回复：中韩双方人员的整合以及与重点目标客户的合作顺利，目前生产经营已正常开展，将积极继续推动各项工作，以期迅速在显示面板、太阳能光伏等行业形成销售规模。</p> <p>10、投资苏州芯测事项的原因和目的；</p> <p>回复：目前，全球半导体产业重心正持续向中国大陆转移，外资晶圆厂纷纷在大陆设厂，国内迎来建厂潮，产能扩张带来半导体测试机本土需求攀升。在技术难度相对稍低的分选机和模拟及混合信号测试机领域，国内企业拥有一定的市场份额，而 Memory 存储测试设备则被美国及日本企业垄断，高端半导体设备自主化迫在眉睫。本次公司与关联方通过投资苏州芯测，将最终实现对韩国 GSI 的收购，布局高端存储芯片测试机业务，拓展面向半导体的精密自动化设备，为公司发展提供新的增长动力。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 3 月 4 日